

ZAKRES KONFERENCJI

Celem konferencji jest prezentacja ostatnich badań i rozwoju na płaszczyźnie natryskiwania cieplnego, napawania oraz technologii addytywnych.

Najważniejsze zagadnienia, które omawiane będą podczas konferencji będą dotyczyć: nowych materiałów i technologii, właściwości powłok, napoin i elementów wytwarzanych addytywnie, innowacyjnych metod badawczych jak również zastosowań przemysłowych w różnych warunkach eksploatacyjnych. Dodatkowo, do dyskusji zostaną poddane problemy związane ze szkoleniem specjalistów, systemami certyfikacji oraz zapewnienia jakości w natryskiwaniu cieplnym, napawaniu oraz technologiach addytywnych.

PUBLIKACJA MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w papierowej wersji książki abstraktów. Uczestnicy konferencji mają również możliwość złożenia pełnej wersji artykułów w partnerskich czasopismach:

- **Materials**, *MDPI*, opłata publikacyjna - 1300 CHF,
 - **Materials Science-Poland**, *Sciendo*, bezpłatnie
- Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.

WYSTAWA PRZEMYSŁOWA

Podczas konferencji planowana jest wystawa dedykowana natryskiwaniu cieplnemu, napawaniu oraz wytwarzaniu addytywnemu. Mile widziani są wszyscy partnerzy przemysłowi specjalizujący się w:

- natryskiwaniu cieplnym i napawaniu
- technologiach addytywnych
- materiałach i sprzęcie pomiarowym do w/w technologii.

JĘZYK KONFERENCJI

Oficjalnym językiem 7. Międzynarodowej Konferencji Natryskiwania Ciepłego i Napawania jest **j. angielski**. Konferencję rozpoczną fascynujące wykłady plenarne. Zaplanowano prezentacje ustne oraz sesje plakatowe.

WAŻNE DATY

- do 31.03.2025** – przesłanie tytułów i abstraktów artykułów (do 400 słów), które nie były jak dotąd nigdzie publikowane
- do 30.04.2025** – potwierdzenie akceptacji abstraktów
- do 30.06.2025** – zakończenie wczesnej rejestracji
- do 31.08.2025** – zakończenie rejestracji
- do 30.09.2025** – termin przesyłania pełnych tekstów

KOMITET NAUKOWY

Prof. Lech **Pawłowski**, University of Limoges, Francja
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Darya **Alontseva**, East Kazakhstan Technical University, Kazakhstan
Lutz-Michael **Berger**, Fraunhofer IKTS, Germany
Giovanni **Bolelli**, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italy
Rolando T. **Candidato Jr.**, Mindanao State University, Philippines
Ladislav **Celko**, Brno University of Technology, Czech Republic
Tomasz **Chmielewski**, Politechnika Warszawska, Polska
Susan **Conze**, Fraunhofer IKTS, Germany
Artur **Czupryński**, Politechnika Śląska, Polska
Alain **Denoirjean**, University of Limoges, France
Sergi **Dosta**, Universitat de Barcelona, Spain
Dariusz **Fydrych**, Politechnika Gdańska, Polska
Dariusz **Golański**, Politechnika Warszawska, Polska
Simon **Goutier**, University of Limoges, France
Anna **Góral**, Polska Akademia Nauk, Polska
Šárka **Houdková**, Research and Testing Institute Plzen, Czech Republic
Tanvir **Hussain**, University of Nottingham, United Kingdom
Damian **Janicki**, Politechnika Śląska, Polska
Ewa **Jonda**, Politechnika Śląska, Polska
Shrikant **Joshi**, University West, Sweden
Heli **Koivuluoto**, Tampere University, Finland
Ondřej **Kovářík**, Czech Technical University, Czech Republic
Tomasz **Kurzynowski**, Politechnika Wrocławska, Polska
Thomas **Lampke**, University of Chemnitz, Germany
Christoph **Leyens**, Fraunhofer IWS, Germany
Leszek **Łatka**, Politechnika Wrocławska, Polska
Aleksandra **Malachowska**, Politechnika Wrocławska, Polska
Monika **Michalska**, VSB – Technical University of Ostrava, Czech Republic
Grzegorz **Moskal**, Politechnika Śląska, Polska
Radek **Muśálek**, Institute of Plasma Physics, Czech Republic
Hanna **Myalska-Głowacka**, Politechnika Śląska, Polska
Amirhossein **Pakseresh**t, FunGlass Centre, Slovakia
Paweł **Sokolowski**, Politechnika Wrocławska, Polska
Miroslaw **Szala**, Politechnika Lubelska, Polska
Aleksandra **Świerczyńska**, Politechnika Gdańska, Polska
Filofteia-Laura **Toma**, Fraunhofer IWS, Germany
Robert **Vaßen**, Forschungszentrum Jülich, Germany
Sergii **Voinarovych**, Paton Electric Welding Institute NASU, Ukraine
Mariusz **Walczak**, Politechnika Lubelska, Polska
Marcin **Winnicki**, Politechnika Wrocławska, Polska

7. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NATRYSKIWANIA CIEPLNEGO I NAPAWANIA

**POSTĘP, ZASTOSOWANIA
I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE**

**ITSHC Wrocław, 11-12 września
2025**

www.itshc.pwr.edu.pl

PIERWSZY KOMUNIKAT

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Katedra Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii,
Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

PARTNERZY KONFERENCJI



Konferencja jest organizowana pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Natryskiwania Ciepłego (ETSA)

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, największym mieście w zachodniej Polsce. Wrocław jest miastem z ponad tysiącletnią tradycją, w którym historia spotyka się z nowoczesnością. Miasto jest dobrze skomunikowane z większością europejskich miast.



Szczegółowe informacje o lokalizacji konferencji znajdują się na stronie:

<https://www.itshc.pwr.edu.pl/miejsce-konferencji/>

REKOMENDOWANE HOTELE

Uczestnikom konferencji polecamy następujące możliwości zakwaterowania:

Hotel 'Wodnik' <https://wodnik-hotel.pl/>
 Hotel im. Jana Pawła II <https://www.hotel-jp2.pl/>
 The Bridge Wrocław <http://thebridgewroclaw.pl/>

KOMITET ORGANIZACYJNY

W przypadku rejestracji na konferencję, przesłania abstraktów lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konferencji zapraszamy do kontaktu:

Strona internetowa: www.itshc.pwr.edu.pl
 E-mail: itshc@pwr.edu.pl

Paweł Sokołowski, organizacja: **+48 71 320 21 48**
 Leszek Łatka, program naukowy: **+48 71 320 27 35**
 Aleksandra Małachowska, wystawa: **+48 71 320 21 38**
 Marcin Winnicki, płatności: **+48 71 320 21 38**
 Tomasz Kielczawa, webmaster: **+48 71 320 42 72**

Poczta tradycyjna, z dopiskiem: *konferencja ITSHC*:

Politechnika Wroclawska
Wydział Mechaniczny, K60
ul. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław

FORMA UCZESTNICTWA

Przewidziano **różne formy uczestnictwa** w Konferencji:
 (1) Naukowcy (w tym Studenci) oraz Przedstawiciele Przemysłu,
 (2) Wystawcy,
 (3) Sponsorzy.

Opłata konferencyjna obejmuje program konferencji, lunche, poczęstunek oraz uroczystą kolację. Istnieje możliwość jednodniowego lub dwudniowego uczestnictwa w wydarzeniu. Obowiązują dwie stawki opłat, zależne od terminu zgłoszenia uczestników. Wcześniejsza rejestracja trwa do **30 czerwca 2025 roku**.

Jeżeli jesteś zainteresowany innymi formami uczestnictwa, promocji lub reklamy podczas 7. ITSHC, prosimy o kontakt.

Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów noclegów.
Opłata konferencyjna zawiera VAT.

SPONSORZY

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w formie sponsora konferencji. Możliwość promocji i reklamy przez cały okres pozostały do konferencji jak i w czasie konferencji. Pakiety sponsorskie według grafiki podanej poniżej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się bezpośrednio z komitetem organizacyjnym.

	PAKIET BRĄZOWY	PAKIET SREBRNY	PAKIET ŻŁOTY
Cena	3500 PLN	5000 PLN	8000 PLN
Możliwość umieszczenia promocyjnych materiałów firmowych w teczках konferencyjnych	✓	✓	✓
Możliwość umieszczenia plakatu lub baneru firmowego na konferencji	✓	✓	✓
Prezentacja w komunikatach, na stronie konferencji, w newsletterze i materiałach konferencyjnych	Jako sponsor brązowy	Jako sponsor srebrny	Jako sponsor złoty
Udział przedstawiciela firmy w konferencji	1 osoba	2 osoby	2 osoby
Możliwość prezentacji firmy	-	Krótki referat promocyjny	Krótki referat promocyjny
Reklama w materiałach konferencyjnych	-	½ strony	1 strona
Możliwość uczestnictwa w wystawie firm	-	-	Powierzchnia wystawiennicza 4 m ²

REJESTRACJA

Rejestracji można dokonać całkowicie online, wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej konferencji.

Wczesna rejestracja do 30.06.2025

	2 dni	1 dzień
Pracownik naukowy	2000 PLN	1300 PLN
Student (I, II i III stopień)	1300 PLN	-
Przedstawiciel przemysłu (bez stoiska)	2000 PLN	1300 PLN
Przedstawiciel przemysłu (wystawca)	1300 PLN	-
	2 dni	
Stoisko wystawiennicze	2200 EUR za 4 m ² (opcje: 4 m ² , 8 m ² , 12 m ²)	

Późna rejestracja do 31.08.2025

	2 dni	1 dzień
Pracownik naukowy	2400 PLN	1700 PLN
Student (I, II i III stopień)	1700 PLN	-
Przedstawiciel przemysłu (bez stoiska)	2400 PLN	1700 PLN
Przedstawiciel przemysłu (wystawca)	1700 PLN	-
	2 dni	
Stoisko wystawiennicze	2600 PLN za 4 m ² (opcje: 4 m ² , 8 m ² , 12 m ²)	